



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

*Entrata*  
*[Signature]*

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"V.F.PARETO" MILANO (MI)

N.Y Prot.: 0002738

A/21

del 19/04/2019

Entrata

Ai dirigenti scolastici  
delle istituzioni scolastiche  
di Milano e città metropolitana

Ai coordinatori delle attività didattiche  
degli istituti paritari  
di Milano e città metropolitana

**Oggetto: Rilevazione su realtà virtuale e competenze digitali nella scuola**

Questo ufficio, in collaborazione con la cattedra di Psicologia sociale della comunicazione mediata dell'Università Cattolica di Milano, sta avviando una rilevazione su aspettative, atteggiamenti e barriere dei docenti di scuola primaria e secondaria rispetto alla realtà virtuale e al suo utilizzo didattico. Lo scopo è migliorare la conoscenza dello stato dell'arte e identificare strategie di supporto alla maturazione e alla digital transformation delle scuole del territorio.

È prevista la restituzione dei risultati attraverso un report diffuso a cura di questo ufficio.

Il breve questionario può essere compilato in forma anonima oppure, per chi lo desiderasse, può dare luogo a un approfondimento (intervista).

Il link per partecipare alla rilevazione è il seguente: <https://bit.ly/rv-a-scuola>.

Si chiede di voler diffondere l'iniziativa tra i docenti e si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Il dirigente  
Yuri Coppi

YC/na

Per informazioni

Nadia Ambrosetti

tel. 0292891426

[nadia.ambrosetti@istruzione.it](mailto:nadia.ambrosetti@istruzione.it)

Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



Pec: [uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it) – Email: [usp.mi@istruzione.it](mailto:usp.mi@istruzione.it)

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152

Sito internet: <http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/>